

SFP-560A3C-FA

Platform Polisher for Factory Automation



■ 特点/优点

SFP-560A3C-FA具有FA机自动抛光所需的三个关键功能

- 自动夹持
- 转盘原点复位
- 通过网络连接从外部设备发出操作指令

Seikoh Giken能为贵司工程师提供必要的地址信息，

以便从他们自己的FA机器发送命令来操作SFP-560A3C-FA。

具有与SFP-560A3C相同的功能，可单独使用

- 耗材信息可信息化管理，研磨片、研磨垫、研磨液的输入
- 任何步骤都可以按照您的需求，重新进行时间输入设置
- 压力上升和固定高度模式可用于所有研磨步骤
- 更广的速度调节范围：10-200 rpm
- 还有更多功能，使抛光更高效、更方便！



■ 规格

Weight	22kg (48.5lb)
Dimensions	240W x 370D x 305H (mm)
Polishing Method	Rotation & Revolution
Pressure Control	2N to 200N in DPC mode
Power	100~ 240 VAC, 50/60Hz
Required Air	0.6MPa to 0.8MPa
Motor speed	Revolution: 10 to 200rpm Rotation: 1/100 of rev. speed
Process storage	48 processes
Safety	Wired emergency stop circuit
Protocol	Modbus TCP/IP

~DPC: 动态压力控制~
(专利申请中)



大容量、智能自动化
以及出色的MT 几何端面。